## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-146682

(43)Date of publication of application: 05.06.1990

(51)Int.CI.

G06F 15/62 G01B 11/24 G01N 21/88 G01R 31/28 G06F 15/70 H05K 3/00

(21)Application number: 63-301898

28.11.1988

(71)Applicant : NIPPON SEIKO KK

(72)Inventor: AOYAMA YOSHIYUKI

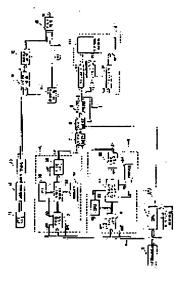
## (54) METHOD AND DEVICE FOR INSPECTING PATTERN DEFECT

#### (57) Abstract:

(22)Date of filing:

PURPOSE: To efficiently detect a true defect in an inspection pattern by setting an inspection object part and a non-inspection part according to the inspection pattern and forming a comparison pattern for masking the non-inspection part.

CONSTITUTION: The inspection object part and the non-inspection part are set according to the inspection pattern, the first comparison pattern A for masking the non-inspection part is formed, the first comparison pattern is A is compared with the inspection pattern B, and the difference information obtained by the comparison is taken out as the first defect information C. Further, the second comparison pattern D for setting a defect allowable area to the first defect information is formed based on the first comparison pattern A, and the first defect information C existing in an area except the defect allowable area is detected as the defect. Thus, only the true defect in the inspection pattern can be efficiently detected.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

### ® 公開特許公報(A) 平2-146682

⑤Int. Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	❸公開	平成2年(1990)6	月5日
G 06 F 15/62 G 01 B 11/24 G 01 N 21/88 G 01 R 31/28	405 A F F	8419-5B · 8304-2F 2107-2G			
G 06 F 15/70 H 05 K 3/00	3 3 0 · N Q		G 01 R 31/28 音音求 未請求 謂	H 背球項の数 2 (会	· 15 百)

**9発明の名称** パターン欠陥検査方法及び装置

②特 願 昭63-301898 ②出 願 昭63(1988)11月28日

⑩発明者 青山 喜行

神奈川県藤沢市鵠沼桜ケ岡 3-1-2-303

②出 願 人 日本精工株式会社

東京都品川区大崎1丁目6番3号

個代 理 人 弁理士 渡部 敏彦

明 利用 神野

1. 器明の名称

パターン欠陥検査方法及び装置

#### 2. 特許請求の範囲

1. マスタバターンと、操像手段によって被検査物上にある検査パターンを2 傾化した情報とを比較し、設比較結果に基づいて検査がターンの外陥判定を行うパターン欠陥検査方法において、検査がターン欠陥検査が分とを非検査が分とを非検査がの第1の比較がパターンを形成し、での差分情報をのが分とという。 前側 第1の火 衛情報に入り、 前側 第2の比較が アウンとを比較してその差分情報に入り、 前側 第2の比較が アウンに あり が 2の比較が 2の比較 2の比較 2のに 2を特徴とするパターン欠陥検査方法。

2. マスタパターンと、顕像手段によって被検査物

#### 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、図形や配線パターンの欠陥を判定するパターン欠陥検査方法及び装置に関し、特に被 検査パターンをマスタパターンと比較することに 。 より欠陥値を検出するパターン欠陥検査力法及び 装紙に関する。

#### (従来の技術)

配線パターンの欠け、突起等の欠陥を検出する 欠陥検査装置として、彼検査物上の検査パターン と、欠陥のない配線パターン(以下「マスタパタ」 ーン」という)とを失々協像装碌により映像循号。 に変換し、その映像併号を2個化して互いに対応 する各々の2値化併号を比較することにより欠陥 を検出するようにしたものが能来より脱染されて いる (例えば特別昭62-272379号公報)。 この従来の検査装置によれば、検査パターン又 はマスタバターンのいずれか一方を低く図に示す ように拡大及び縮小して各々の輪郭線を抽出し (類6 図の一点観線が拡大したパターンの、破線 が縮小したパターンの倫郭線を示す)、拡大され たパターンの輪郭線上に配線パターンがある(問 関Pの部分) とき、及び縮小されたパターンの輪 郭線上に基材部(即ち、配線パターン以外の部分)

部分を欠陥と判定する。これにより、拡大又は縮小された輪郭線にかからないような小さな欠陥は 検出されず、比較的大きな欠陥のみ検出される。

#### (発明が解決しようとする課題)

実際のパターン欠陥検査時には、検査パターン 又はマスタパターンに作品掃入用の穴が有る場合 と振い場合があるため、それらの組合わせによっ て以下の4通りのケースが発生する。

ケース I … 検査パターン及びマスタパターンの 双方に穴がある場合

ケース II …検査パターンに穴があり、マスタパ ターンに穴がかい場合

ケースⅢ…検査パターンに穴がなく、マスタパ ターンに穴がある場合

ケースⅣ…検査パターン及びマスタパターンの 双方に穴がない場合

例えば、コンピュータエイデッドデザイン (以下「CAD」という) によって敵計されたパターンの場合、敵計時点でフォトプロッタ用データ (2値化されたデータ) が作成されるので、この

-3-

がある(同図Qの部分)とき、これらのド、Qの

フォトプロッタ用データをマスタパターンデータとして使用して検索パターンとの比較を行うのが効率的であるが、通常このフォトプロッタ用データには部品挿入用の穴が含まれていない。一力CADによらずに散計されたプリント装板作成用のマスタフィルムから読み込まれたマスタパターンデータには邱品挿入用の穴が含まれている。また、被検奪物の方も穴あけ前のものである場合と、穴あけ後のものである場合とが死生するのである。

一方、上述の従来の欠陥検査装置は、検査バターンとマスタバターンとが欠陥部分以外は略同一であることを前提としているため、上記ケース II の場合には本来欠陥でない即品即入用の穴を欠陥と割判定したり、ケース III の場合には穴あけ前の基板であって穴がないのが正常であるのに、穴がないことを欠陥と割判定するという問題が発生する。

本発明はこのような問題を解決するためになされたものであり、配線パターンとしての機能を描

- 1 -

なうことのない小さな凹凸は検出しないようにすると我に、検査パターン又はマスタパターンにおける部品挿入用穴の有無に拘らず、検査パターンの真の欠陥のみを効率よく検出することができるパターン欠陥検査方法及び装置を提供することを目的とする。

#### (課題を解決するための手段)

上記目的を選成するため本発明は、マスタバターンと、掛像手段によって被検査物上にある検査パターンを2値化した情報とを比較し、該比較新果に基づいて検査パターンの欠陥判定を行うパターンな陥検査がないて、検査がはないで、検査があると非検査部分とを設定し、非検査部分をマスクするための第1の比較パターンを形成し、での此分情報を第1の欠陥情報と支むしていて前配第1の欠陥情報に欠陥が発して取り出すると共に、前配第1の比較パターンと設定するための第2の比較パターンを形成し、該欠陥するための第2の比較パターの依備報を欠陥し、以外の情報を分前記第1の欠陥情報を欠陥

。として検偵するようにしたり、マスタパターンと、 撮像手段によって被検査物上にある検査パターン を2.値化した情報とを比較し、放比較結果に基づ いて検査パターンの欠陥判定を行うパターン欠陥 検査装置において、検査パターンに応じて検査対 象部分と非検査部分とを設定し、非検査部分をマ スクするための第1の比較パターンを形成する第 1 の比較パターン形成手段と、馥第1 の比較パタ ーンと検査パターンとを比較してその差分情報を 第1の欠陥情報として取り出す第1の欠陥情報発 生手段と、前配第1の比較パターンに携づいて前 配第二の欠陥債権に欠陥許容領域を設定するため の第2の比較パターンを形成する第2の比較パタ ーン形成手段と、腹欠陥杵容領域以外の領域にあ る前記第1の欠陥情報を欠陥として検出する第2 の欠陥情報発生手段とを設けたりしたものである。 (作用)

第1の比較パターンによって部品挿入用の穴が マスクされ、第2の比較パターンによって設定される欠陥許容領域以外の領域にある欠陥のみ検出

- 7 -

データ(以下「穴データ」という)とが配像されており、第1のCPUからの指令によりマスタバターン発生回路5に、穴データはパッドパターン発生回路6に夫々供給えれる。上記マスタバターンデータとしては、例をえばCADによるフォトプロッタ川パターンデルを込んだパターンデータが用いられる。なお、通常といるだパターンデータには師はかけたパターンデータには師はかけたパターンデータには師はがある。なりで作成されたパターンデータには師はかけ、マスタフィルムから読み込んだパターンデータには師の穴がデータとして含まれている。

マスタパターン発生回路 5 は、前起外部記憶装置 2 に記憶されているマスタパターンデータがメモリ容量節約のため圧縮されているので、これを複製する (圧縮されていない状態にもどす) ための回路であり、データが審き込んだ劇に読み出される第1のメモリ (いわゆるファーストインファーストアウトメモリ、以下「FIFOメモリ」という) 5 J と、第2のCPU 5 2 と、圧縮データ

される.

(実施例)

以下本籍明の一実施例を添付図面に携づいて脱明する。

第1園は、本苑明に係るパターン欠陥検査装置 主要師のブロック俳成園であり、同園中1は第1 の中央演算装置(以下「CPU」という)であり、 パスライン4を介して外部配算装置2と、マスタ パターン発生回路5と、パッドパターン発生回路 6とに接続され、更に第1と第2の問期遅延回路 10、15及び被検査基板を搭載するメーソテー ブル(図示せず)の原動装置3に接続されている。 第1のCPUは、外部配施装置でに記憶されてい るパターンデータの、マスタパターン発生回路 5 及びパッドパターン発生回路6への転送(掛き込 み)制御、同期遅延回路10。15によるパター ンデータのタイミング別御、及びパターンデータ に基づくスーソテーブル位属側側を行う。外部配 憶装置2には、パターンデータとして、マスタパ ターンデータと、郁掃挿入用の穴位像及び穴径の

- 8 -

復調用IC53と、第1の補助メモリ54と、第2のFIFOメモリ55とにより構成される。ここで、WRは書き込み指令、RDは読み出し指令、1NTは解込み値号を示しており、割込み値号INTはFIFOメモリにおけるデータ伝送の遅れ、あるいはエラーの鴉生を第1のCPUに知らせるための信号である。

第1のFIFOメモリ51には、前部外部記憶 装置2からのマスタパターンデータが第1のCP Uの審査込み指令に基づいて入力され、酸マスタ パターンデータは圧縮データ復開用IC53から の読み出し抱令に応じて被1C53に入力される。 圧縮データ復開用IC53は、第2のCPU52 及び第1の補助メモリ54に接続されており、第 2のCPU52の指令に基づいて、第1の補助メ モリ54を用いて入力された圧縮パターンデータ を復興し、該復興したパターンデータを第2のFIFOメモリ55に入力する。この第2のFIFOメモリ55の出力がマスタパターン発生回路5 の出力、即ちマスタパターンデータとして、第1 の排他的倫理和同路(以下「EX-OR回路」という)に入力される。

パッドパターン発生回路6は、的副穴データに基づいて部品挿入用の穴位置を中心とした所定領域に対応するパッドパターン(後述する第3図(a)の(ロ)参照)を発生する四略であり、第3のFIFOメモリ61と、第3のCPU62と、グラフィックディスプレイコントローラ63と、第2の補助メモリ64と、第4のFIFOメモリ65とにより構成される。

- 11 -

小処理等を行ってパターンの欠陥検引を行わない 領域(欠陥許容領域、以下「マスク領域」という) のパターンを発生する回路であり、拡大/解小の 度合に応じた数 Noのラインメモリ91と、マス ク領域決定回路92とにより構成される。第1番目のラインメモリ91の入力側には、前配ウイン ドウ処理回路8の出力側が接続され、第1番目の ラインメモリ91の入力側には第(i-1)番目の ラインメモリ91の迅力側が接続され(ただし、 1=2~No)、すべてのラインメモリ91の出力 側はマスク領域決定回路92に接続されている。 マクス領域決定回路92に接続されている。 マクス領域決定回路92は、ラインメモリ91か らの入力データに基づいてマスク領域を決定し、 マスクパターンデータ)としてマスク回路16に入力する。

前記第1の間期遅延回路10は、前記ウインドウ処理回路8の出力データと、後述する被検査業 板上の検査パターンデータとの同別をとるための 遅延回路であり、前記第1のCPUにより制御される。この第1の同期遅延関路10の出力データ ィックディスプレイ上に設定されるパッド形状 (オペレータが前記ケース」~IVに応じて設定する)と基づいて、第2の補助メモリ64を用いて パッドパターンデータを作成し、数作成データを 第4のFJFOメモリに入力する。第4のFJFOメモリの出力が、パッドパターン発生回路6の 出力、即ちパッドパターンデータとして前記EX ~ OR 回路7に入力される。

EX-OR同路7は、2つの入力データ、即ちマスタパターンデータとパッドパターンデータとの体他的高型和放体を行い、核液体結果をウインドウ切換装置 Sを介してウインドウ処理問路 8 に入力する。ウインドウ切換装置 Sは第1のCPU 1からの指令により、パターンデータをウインドウ処理回路 8 に入力せずに、パイパス回路 S 「個に切換える装置である。ウインドウ処理回路 8 は、後述するウインドウ処理を行い、その出力データをマスクパターン発生回路 9 及び第1の同期運延回路 1 0 に入力する。

マスクパターン発生回路9は、後述の拡大/縮

- 12 -

は、第1の比較パターンデータとして第2のEX -OR间路 14に入力される。

CCDカメラー1は、X-Yデーブル上の被検 適素板上のパターンを光学信号として検出して機 気信号に変換し、検査パターンデータとして感度 補正同路12に入力する。移度補正同路12は検 査パターンデータ(アナログ信号)のレベル補正 を行い、核補正した検査パターンデータを2値化 個路13に入力する。2値化同路13は、入力さ れた検査パターンデータを2値化信号(木実施例 では被検査核板の配線パターン部を値0、紫材郁 を値1とする信号)に変換し、鉄2値化された検 査パターンデータを前配第2のEX-OR回路14 に入力する。

第2のEX-OR国路14は、2つの入力データ、即ち的犯第1の比較パターンデータと検査パターンデータとの排他的論理和演算を行い、軟約 森結果を第1の欠陥情報として第2の同別遅延周路15を介してマスク回路16に入力する。第2の同期遅延固路15は、前配マスクパターン発生

回路9からのマスクパターンデータと、第1の欠陥情報、即ち第2のEX - OR回路14の出力データとの問測をとるための遅延回路であり、前割第1のCPUにより胴御される。マスク回路1Gは、2つの入力データ、即ちマスクパターンデータと第1の欠陥情報との輪乗積減算を行い、放放・禁結果を最終的な欠陥情報(第2の欠陥情報)として出力する。

本実施例においては、CCDカメラ11、感度 補正回路12.及び2.氧化回路13により撮像手 段が構成され、第1のCPUI、外部記算装置2. マスタパターン発生回路5,パッドパターン発生 回路6,第1のEX-OR回路7,及びウインド ウ処理回路8により第1の比較パターン形成手段 が構成され、第1のCPU1,第1の同間選延回 路10,及び第2のEX-OR回路14により第 1の欠陥情報発生手段が構成され、マスクパター ン発生回路9により第2の比較パターン形成手段 が構成され、第1のCPU,第2の同別遅延回路 が構成され、第1のCPU,第2の同別遅延回路 15,及びマスク回路16により第2の欠陥情報 発生,手段が構成される。

前郎 I 図中の符号 (イ) ~ (二), (チ) ~ (ル) は、彼述する第3 図及び第3 図中の同じ符号に対 以するものである。

次に第2回及び第3例を参照して、第1回のパ ターン欠陥検査装置の作用を説明する。 第2 図は 係1回のパターンが臨地衣装置におけるデータ処 型内容を示すプロック図であり、各プロックには 第1頃中の対応する符号を付してある。マスクバ ターン発生関略9の拡大処理回路801及び縮小処 理回路902は、ラインメモリ91とマスク領域決 定回路92の一部により構成され、第3のEX-OR回路903と反転回路904とはマスク領域決定回 路92に含まれている。拡大処理回路901及び縮 小処理回路002の出力データは、第3のEX-OR 回路903に入力され、鉄第3のEX-OR间路903 の出力データが反転回路904により反転されてマ スクパターンデータとして出力される。第3回は、 能品種入用の穴を含む典型的な配線パターン飼の 欠陥を検出する場合の、第2回各部におけるパタ

- 15 -

ーンを示す図であり、第3図中の(イ)~(ル)は第1回、第2図において同じ符号を付した原所に対応する。隣、第3図中クロスハッチで示した師分(以下「規の部分」という)が2億データの値1に、それ以外の部分(以下「自の部分」という)が値0に失々対応する。

第3図(a)は、前述のケース」、即ちマスタパターン及び検査パターンの双方に部帯挿入別の穴がある場合の例を示している。この場合、パッドパターンとして阿図(ロ)に示すような点場市 松模様のパターンが前記穴データに基づいて作成され(パッドパターンが重要のである。 一般では、一般では、一般では、一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、」のでは、「一般では、「一般では、」のでは、「一般では、「一般である。」といる。「一般では、「一般である。」といる。「一般では、「一般では、「一般である。」といる。「一般である。」といる。「一般である。」といる。「一般では、」」」」、「一般では、「」

- 16 -

る。本実施例においては、黒の部分を値1に、白 の部分を値0に夫々対応させているので、このE X-OR協策の結果、(黒、湖)又は(白,白) の部分は白、(白,黒)の部分は黒となって同図 (ハ)のパターンが得られる。

次に、第1図のウインドウ切換装置Sを第1のCPU1の指令によりウインドウ処理回路8個に連結し、同図(ハ)のB係、即ちパッドパターン部のみウインドウ処理を行い、第1の比較パターン(ニ)を得る。第4頃はこのウインドウ処理の勝名は例であり、ウインドウ処理同時名は例えば3つのラインメモリ401と、3×3回乗分の2次元メモリ402と、熱理和網路403とにより構成される。ラインメモリ40(は、パターンデータ借号の機方向(即ち、CCDカメラ11の定置方向)の回来数と同数の配値素子からなり、所定の同期借号に同期してパターンデータが入力側(左端)から出力側(右端)に順次移動していく。各ラインメモリ401から出力されるパターンデータはその数の2次元メモリ402及び次の役のラインメモ

リ401に入力される。2次元メモリ402は、3×3 研究の2次元パターンを記憶するもので、ライン メモリ401からの四米年のパターンデータを、前 配同期借号に同期して左から右へ順次移動してい くことにより、2次元パターンを3×3両界の大 きさで順次格納する。簡理和演算原路403は、2、 次元メモリ402の全國表データの輪頭和演算を行 い、全國執白(値0)のときのみ自を出力し、」 つでも 駅(値1)の画系があるときには紙を出力 する。従って、3×3両寮の範囲内で自と思の語 繋が潜在する場合、3×3両寮の範囲内で自と思の語 繋が潜在する場合、3×3両衆すべて思となる。

上述の例は3×3断素の場合であるが、ラインメモリの数及び2次元メモリのメモリ容量を増加させれば任意のN×N囲素の範囲を対象としたウインドウ処理を行うことができる。

再び第2図と第3図(a)とを併せて参照して、 前記第1の比較パターン(二)は、第2の尼Xー OR側路14に入力され、パターン(リ)に示す 検査パターンとのEX-OR演算が行われて、第 1の欠陥储報(ヌ)が得られる。ここに、検査パ

- 19 -

場合には3×3 阿素の範囲内に1つでも黒の函素があれば、3×3 阿素すべて馬として出力されるので、馬の部分が拡大されるのに対し、縮小処型の場合には3×3 阿素の範囲内に1つでも自の四素があれば、3×3 阿素すべて自として出力されるので、風の部分が縮小される。この拡大/縮小処理も、前記ウインドウ処理と同様に任意のN×N四素を対象とすることができ、Nに応じて拡大/縮小の度合が変化するので、検出したい欠陥の程度(大きさ)に応じてNが敬定される。

第3 関(a)にもどり、拡大されたパターン (本)と縮小されたパターン(へ)とのEX-OR 演算を行う(第3 のEX-OR同路DO3)ことに より、パターン(ト)が得られ、更にこれを反転 する(反転回路904)ことによりマスクパターン (第2 の比較パターン) (チ)が得られる。

次いで、前記第1の比較パターンと検査パターンとのEX-OR複算により得られた第1の欠陥 情報(ヌ)と、マスクタパターン(チ)との倫理 (株徴算が行われ、最終的な欠陥情報として第2の ターン(リ)には、検出する必要のない(即ち、被検査基板の品質に影響しない程度の)比較的小さな欠陥x1~x1と、検出すべき比較的大きな欠陥y1~y1とがある例を示している。また、第1の欠陥情報(ス)の一点額線は検査パターン(リ)の輪郭を参考のために示したものであって、実際には無部分のみ做」として出力され、他の部分は低0(自)として出力される。

一方、第1の比較パターン (二) は拡大処理 路801により拡大処理されてパターン (本) が符 られ、同時に 樹小処理 同路502により 格小処理さ れてパターン (へ) が得られる。ここで、拡大 / 船小とは 展(億1) の部分を拡大 / 船小するとい う意味であり、第5回にその拡大 / 絡小処理 回路 の原理を示す。

第5図の501,502は夫々第4図の401,402と同じラインメモリ、2次元メモリであり、拡大出力は前記ウインドウ処理と開模に企画素データの論理和演算によりえられ、輸小出力は全画素データの論理報演算により得られる。即ち、拡大処理の

- 20 -

欠陥情報(ル)が得られる。この第2の欠陥情報 (ル)において、破線はマスクパターン(チ)の 始郭を、一点網線は検査パターン(リ)の倫郭を、 また斜線師は欠陥検出額域(マスク領域以外の領域)を失々参考のために示すものであって、実際 の欠陥情報としては前配比較的大きな欠陥ット〜 ットと斜線師の重複する領域のパターンが無(値 1)として出力され、他の領域は自(値0)とし て出力される。

これにより、被検査基板の品質には影響しない 程度の比較的小さな欠陥×1~×4はマスクパターン (チ)によってマスクされ、飲疣板の品質劣化 を招く比較的大きな欠陥 y1~y1は確実に検出し うるので、無用の再検査時間と労力を経滅し、真 の欠陥のみを正確に把握することができる。

以上は第3図(a)において、パッドパターン (ロ)にウインドウ処理を行い、パターン(二) を第1の欠陥情報を得るための第1の比較パター ンとした例について述べたが、次にパッドパター ンをそのまま用いる他の実施例について第7図を 用いて以下説明する。

第7 図は第3 図(a)と関機ケース I、即ちマスタパターン及び検査パターンの両方に伸帯挿入用の穴がある場合において、第1 図のウインドウ 関換装置 S を第1のCPUIの指令によりパイパス回路 S' 何に連結したときの処理内容を示して、いる。第7 図の (ハ) の状態までの処理は第3 図(a)の (ハ) までの処理と同様であるが、第7 図においては、パターン (ハ) を第1 の欠陥情報を得るための第1 の比較パターンとして、検査パターン (リ) とのEX - OR 放棄が行われる。その結果、第1 の欠陥情報としてパターン(ヌ)が 係られる。

一方、パターン(ハ) は拡大処理個路901により拡大されパターン(ホ) が得られ、同時に輸小回路902より縮小処理されパターン(へ) が得られる。次に拡大されたパターン(水) と縮小されたパターン(へ) とのEX-OR演算を行う(第3のEX-OR関路903) ことによりパターン(ト) が得られ、更にこれを反転する(反転回路904) こと

- 23 -

経が拡大し、縮小パターン (へ) ではすべて自となり、その直径が縮小する。このようにパッドパターンに市松状の綿複様パターンを用いれば、穴部周辺の欠陥のマスク寸法を、任意に選ぶことができる。

第3図(b)は、前配ケースリ、即ち、都品仰 入用の穴がマスタパターンにはなく、被検査拡板 にはある場合の一例を示している。この場合は、 図図(ロ)に示すパッドパターンを用いてマスタ パターン(イ)とのEX-OR 独築が行われ、 政策結果(ハ)のB部をウインドウ処理すること により、第1の比較パターン(二)が得られる。 この第1の比較パターン(二)は、第3図(n) の(二)と同じになる。

一力、被検査基板には和品挿入用の穴があるので、被検査パターンも例えば第3図(a)の(リ)と同じとなる。従って、ケース目におけるパターン(ニ)~(ル)はケース」と同じになり(パターン(ホ)~(ル)は図示省略)、ケース」と同様にして最終的な欠略情報(ル)が得られる。

によりマスクパターン (第2の比較パターン) (チ) が得られる。

次いで、前記第!の比較パターン(ハ)と検査パターン(リ)とのEX-OR被算により得られた中央部に自思絡状の第1の欠陥情報(ヌ)とマスリパターン(チ)との調理預測算が行われ、最終的な欠陥情報として第2の欠陥情報(ル)が得られる。第2の欠陥情報(ル)の斜線部以外の領域は欠陥をマスクする領域(非検査領域)である。特にじで示した部分は、パターン(チ)の自い部分のCに一致し、穴部の欠陥のマスクとして偽き、これはパッドパターン(ロ)の外径す法をといればパッドパターン(ロ)の外径す法を任意に設定することにより、穴部の欠陥マスクが設定でき、第2の欠陥間報(ル)の穴まわりの欠陥を選択することができる。

パターン (ハ) から拡大/絹小して得られるパターン (ホ) 及び (ハ) は拡大/絹小処理により パッドパターン (ロ) の市松状の模模様は拡大パターン (ホ) においてはすべて風になり、その直

- 21 -

このように、マスタパターンに穴がなく、検査 パターンに穴がある場合であっても、検査パター ンの穴を欠陥として検出することなく、真の欠陥 のみ正確に把鎖することができる。

なおこのケース II の場合も、ウインドウ処型 8 をパイパスすることにより、第3回(h)のパターン (ハ)を前 I の比較パターンとして用いても、第7回(ホ)~(ル)と同じパターンが得られ、第7回の例と同様に最終的な欠陥情報を得ることができる。

(第3図(c)は、前記ケース川、即ち部品挿入・用の穴がマスタパターンにはあり、検査パターンにはない場合の一例を示している。この場合は、同図(口)に示すパッドパターンを用いてマスタパターン(イ)とのEX-OR演算が行われ、パターン(ハ)が得られる。次にパターン(ハ)のB部がウインドウ処理されるが、該B部はほとんど変化せず、パターン(ハ)と略同様の第1の比較パターン(二)が得られる。この第1の比較パターン(二)を拡大してパターン(ホ)、統小し

"てパターン(へ) (縮小処型により、第1の比較 パターン(二)の中心付近の風部分は消滅する) が 得られる。更に、パターン(ボ)と(二)のEX - OR放棄、及び酸液築結果(ト)の反転処理が 行われ、第2の比較パターン(チ)が得られる。

一方、検査パターンには穴がないので例えば 、(リ) に示すようになり、この検査パターン (リ) と第1の比較パターン (二) とのEX-〇R演算により舞1の欠陥情報 (ヌ) が得られ、更にこの第1の欠陥情報と第2の比較パターン (チ) との 論型預測算により最終的な欠陥情報 (ル) が得られる。

ケース川の場合は、検査パターンに穴が無いことを欠陥として検出することがなく、真の欠陥の みを正確に便識することができる。

第3国(d)は、前記ケースIV、即ちマスタバターン及び検査パターンの双力に穴がない場合の一例を示す。この場合、パッドパターンは発生させないようにして、前途と同様の処理が行われ、最終的な欠陥情報(ル)が得られる。

· - 27 -

**該第1の比較パターンと検査パターンとを比較し** てその楚分偉報を第1の欠陥物報として取り出す と共に、前配第1の比較パダーンに基づいて前記 類1の欠陥情報に欠陥許容領域を散定するための 第2の比較パターンを形成し、該欠陥許容額展以 外の領域にある前配第1の欠陥指視を欠陥として 検出するようにしたり、マスタパターンと、協協 手段によって被検査物上にある検査パターンを 2 値化した情報とを比較し、該比較結果に基づいて 検査パターンの欠陥判定を行うパターン欠陥検査 装置において、検査パターンに応じて検査対象部 分と非検査部分とを設定し、非検査部分をマスク するための第1の比較パターンを形成する第1の 比較パターン形成手段と、融第1の比較パターン と検査パターンとを比較してその差分情報を簡1 の欠陥協議として取り出す第1の欠陥情報発生手 段と、前記第1の比較パターンに基づいて前記群 1の欠陥情報に欠陥許容領域を設定するための第 2の比較パターンを形成する第2の比較パターン 形成手段と、鉄欠陥許容領域以外の領域にある前

上述のように、ケース1~Ⅳに応じて適当なパッドパターンを発生させ、あるいは発生させないことにより、マスタパターン又は検査パターンにおける即品抑入用の穴の有無に拘らず、適切な欠陥検用を行うことができる。

間、上述した実施例のケース I 、 JI においては、パッドパターンとして白原市松模様のパターンを用いたが、これに限ることなく黒一色のパターン(ケース川のパッドパターンと同じパターン)を用いても、阿様に穴部周辺のマスクをすることができるが、その場合、前記ウインドウ処理は不要となる。

#### (発明の効果)

- 28 -

配第1の欠陥値報を欠陥として検出する第2の欠 随情報発生手段とを設けたりしたので、配線パタ ーンとしての機能を損なうことのない小さな凹凸 は検出しないようにすることができるのみならず、 検査パターン又はマスタパターンにおける作品が 入穴の有無に拘らず検査パターンの真の欠陥のみ を効率良く検出することができるという効果を要っ する。

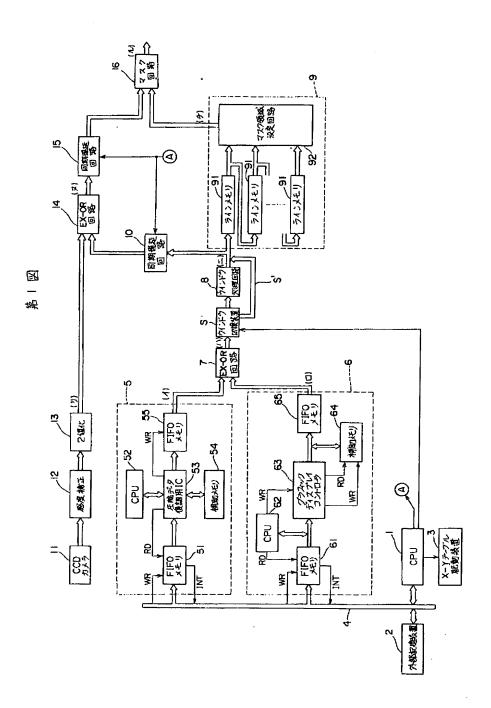
#### 4. 関面の簡単な説明

第1回は本発明のパターン欠職検査装御主要部のプロック権成団、第2回は第1回のパターン欠職検査装置におけるデータ処理内容を示すプロック図、第3回は部品部入用の穴を含む典型的な影線パターン例の欠陥を検出する場合の、第2回各部におけるパターンを示す図、第4回は社工の欠陥を示す図、第6回は社工の欠陥機出が独の原理を示す図、第6回は従来の欠陥検出が出の一例を示す図、第7回は第2回各部におけるパターンを示す図である。

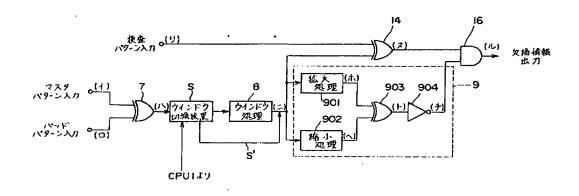
1 ・・ 類よの中央演算装成 (CPU)、2 ・・ 外部 記憶装配、5 ・・・マスタバターン発生回路、5 ・・・パッドパターン発生回路、7 ・・・ 第1 の 排他的 静 別和 回路 (EX - OR回路)、8 ・・・ ウインドウ 外理 同路、9 ・・・ マスクパターン発生 同路、10 ・・・ 第1 の 同 関 遅延 回路、11 ・・・ CCD カメラ、12 ・・・ 路度 相 近 回路、13 ・・・ 2 値 化 回路、14 ・・ 第2 の 排他 的 論 理和 回路 (EX - OR回路)、15 ・・・ 第2 の 同 関 遅延 回路、16 ・・ マスク 同路。

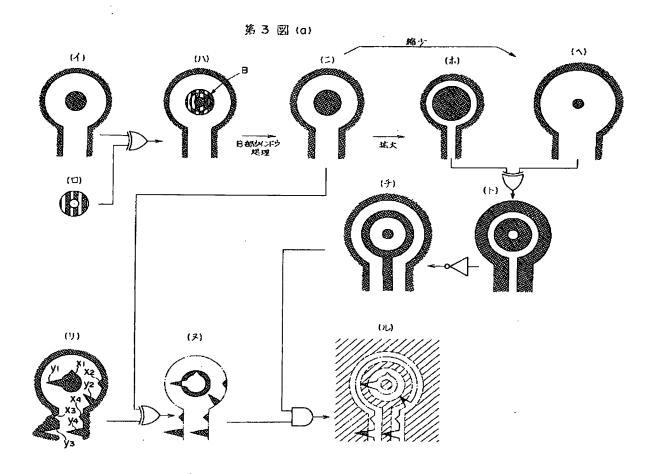
出额人 日本特工株式会社

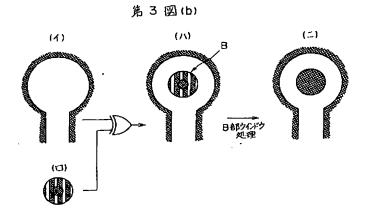
化理人 弃理士 彼 御 敏 彦

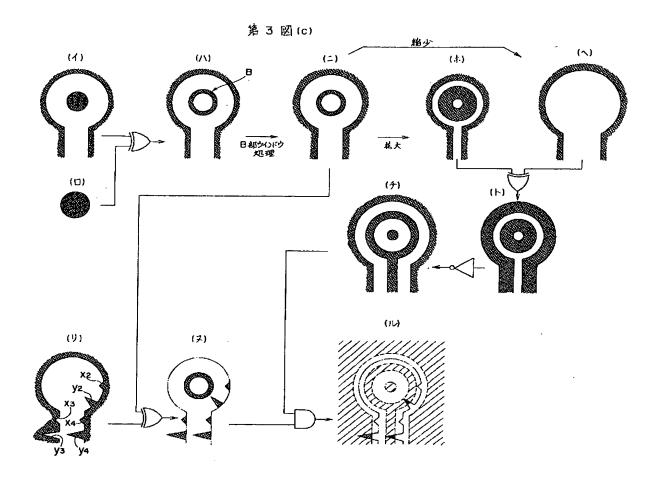


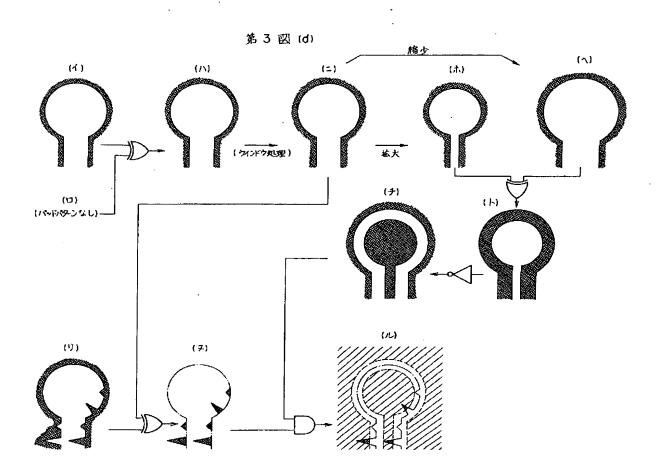
第2図

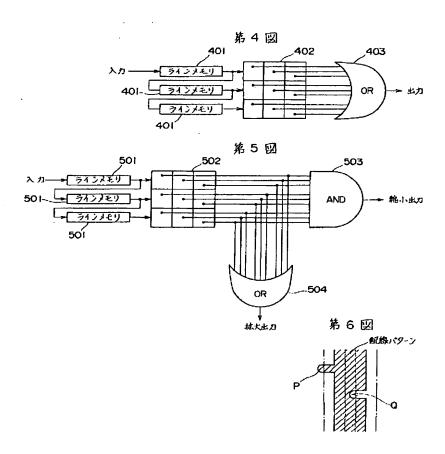


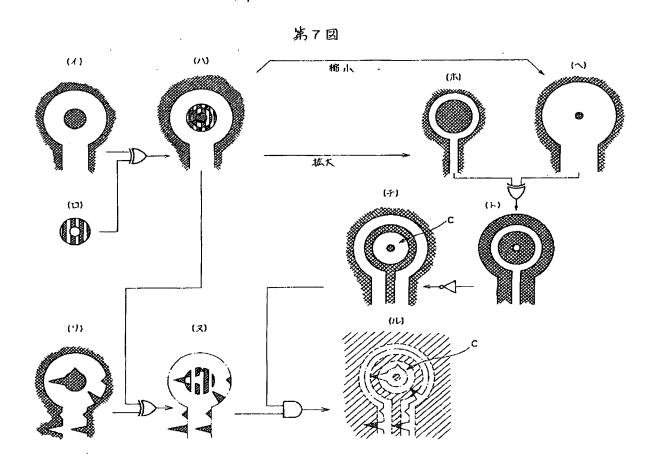












# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
FADED TEXT OR DRAWING	
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.